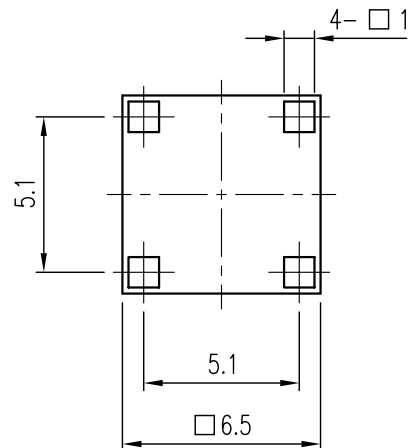
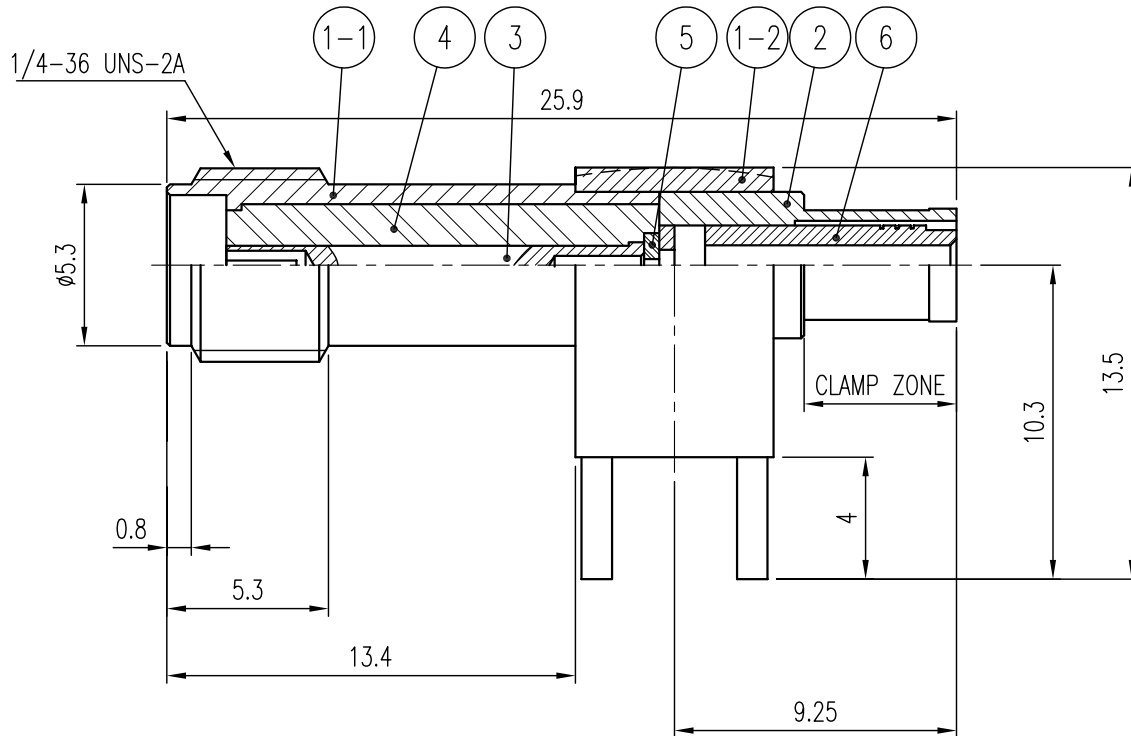


기공 ST											REVISION		
											REV	DESCRIPTION	DATE
ST(기준)											1 R	Initial Registration	2007. 1. 6.
ST(개선)											1	[설번처리No.201102-0002) 역지깨움시 burr 개선 치수 변경	2011. 2. 11.



6	INSERT	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00116-5/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01148-N/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01225-N/1
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01443-5/1
2	BODY (C)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01775-5/2
1-2	BODY (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01865-3/1
1-1	BODY (A)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01864-1/1

소재가능재질		품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차		년월일	2011. 2. 11.				
소수		승인	Y. H. CHOI				
각도		검도					
분수		제도	I. C. KIM				
재질		작성부서	연구소				
열처리		작도	4/1	단위	mm	중량	
보호피막처리		도면	SMA-J-4R-#59(MCBG)				
		도번	CN01531-7/3				
			K314-634-005				



RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017